# Produktdatenblatt Eigenschaften

# BMEH586040C

Modicon M580 HSBY-CPU-Modul, 6040 Level 6 DIO + RIO, 64 MB, 61 Eth-Geräte, 31 Remote-E/A-Racks, Schutzlackierung





#### Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M580
Produkt- oder Komponententyp	Redundante Prozessormodule
Imprägnierungsmaterial	Schutzbeschichtet

### Zusatzmerkmale

Anzahl von Racks	1	
Anwendungspezifischer E/A	Serielle Schnittstelle Genaue Zeitstempelung SSI-Encoder Motion Control HART Zähler	
Prüfungen	Prozesssteuerung	
Steuerkanäle	Programmierbare Regelkreise	
Integrierte Verbindungsart	1 Ethernet TCP/IP für Service-Port 2 Ethernet TCP/IP für Gerätenetzwerk USB Typ Mini-B 1 Ethernet für HSBY-Port	
Anzahl entfernter E/A-Stationen	31 - 2 Einbaugehäuse pro X80 und Quantumabfall	
Anzahl verteilter Geräte	64	
Kapazität des Kommunikationsbaustein-Prozessors	6 Ethernet-Kommunikationsmodul 24 AS-Interface-Modul	
Kommunikationsdienst	RIO-Scanner DIO-Scanner	
Speicherbeschreibung	Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher Integriert RAM, 64 MB für Programm und Daten Integriert RAM, 4096 kB für HSBY-Daten	
Anwendungsstruktur	1 periodische Fast Task 1 zyklisch/periodische Master Task	
Anzahl der Anweisungen pro ms	40 kAnw/ms 100 % boolesch 60 Kinst/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch	
Stromaufnahme	365 mA bei 24 V DC	
MTBF Zuverlässigkeit	650000 H	
Beschriftung	CE	

### Montage

Produktgewicht	1 LED (grün) Prozessor primär (PRIM) 1 LED (grün) Prozessor Standby (STBY) 1 LED (grün) E/A-Werte durch Nutzer überschrieben (FORCED IO) 1 LED (grün) Hot-Standby-Verbindungsstatus (HSBY Diag) 0,849 kg
LED-Statusanzeige	1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (RUN) 1 LED (rot) Prozessor- oder Systemfehler (ERR) 1 LED (rot) I/O Modulfehler (I/O) 1 LED (grün) Downloadvorgang aktiv (DL) 1 LED (rot) Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP) 1 LED (grün/rot) ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen) 1 LED (grün/rot) Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus) 1 LED (grün) Peer-Prozessor in Betrieb (REMOTE RUN) 1 LED (grün) Prozessor-ID Satz bis A (A) 1 LED (grün) Prozessor-ID Satz bis B (B)
/ersorgung	Interne Stromversorgung über Modulträger  1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (PLIN)
Beschichtung ,	Schutzlack
Jmgebungseigenschaften	Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04 Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3 Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252 Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3 Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3 Gefahrenbereich Klasse I Division 2
ormen	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2 EN/IEC 61850-3, Standort G EN/IEC 60079-0
roduktzertifizierungen	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Handelsmarine Zone 2/22[RETURN]IECEx Zone 2/22
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Schutzart (IP)	IP20
elative Luftfeuchtigkeit	2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor 595 % bei 55 °C ohne Kondensation
etriebshöhe	0 - 2.000 m
Imgebungstemperatur bei Lagerung	-4085 °C
Jmgebungstemperatur bei Betrieb	-2560 °C
Stoßfestigkeit	3 gn 30 gn

# Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,800 cm
VPE 1 Breite	17,800 cm
VPE 1 Länge	25,200 cm
VPE 1 Gewicht	891,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,878 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
Umweltproduktdeklaration	<b>☑</b> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	<b>☑</b> Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

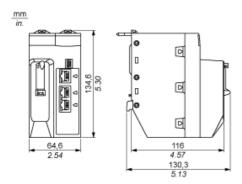
## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

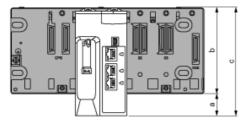
# Produktdatenblatt Maßzeichnungen

## BMEH586040C

#### Nur CPU-Module

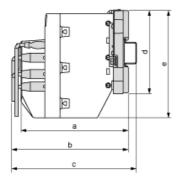


#### Auf Racks montierte Module



- a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.)Ethernet-Rack: Der Abstand beträgt 29,49 mm (1.161 in.)
- b: Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
- c: Die Höhe des lokalen Hauptracks, 134,6 mm (5.299 in.)

### In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



- a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)
- b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)
- c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schienentiefe: > 156 mm (6.142 in.)
- d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)
- e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)